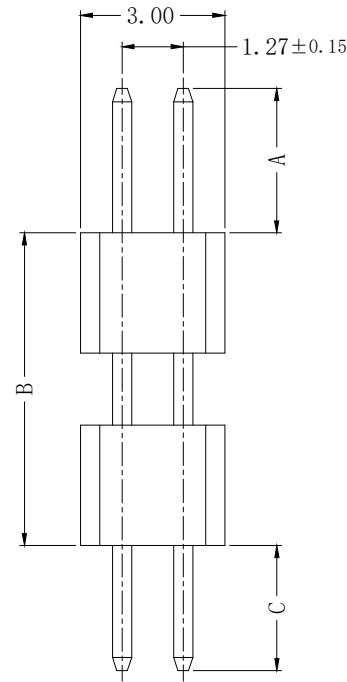
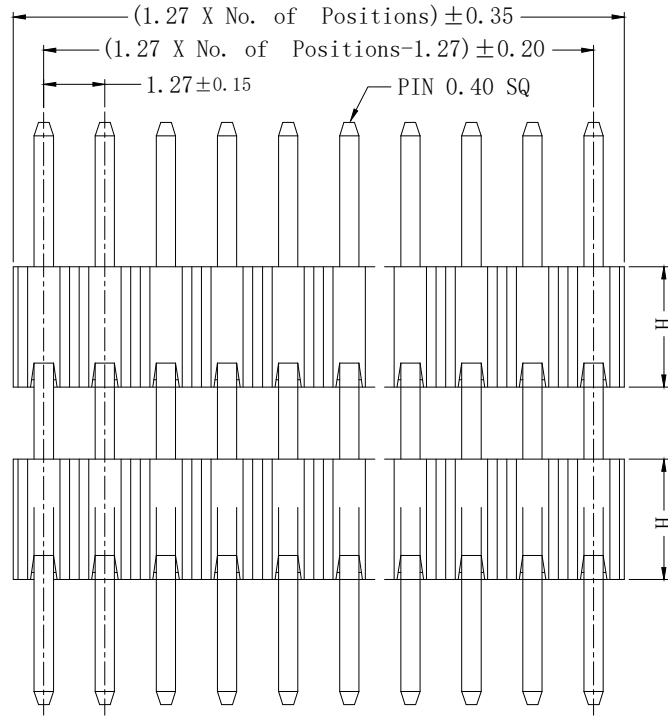


版次	变更内容	审核	日期



201-1/B-DLS-2***xxx**P G-A/ B /C

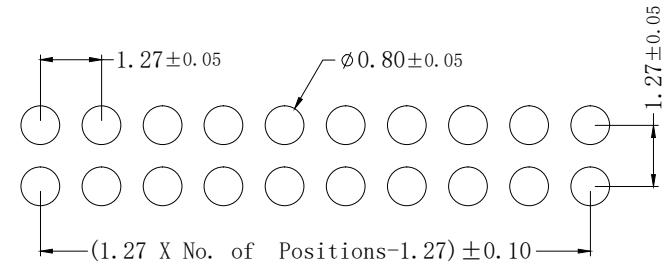
单排芯数
01~50P

电镀
G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u"
3G: 镀金3u"
(镀金可订制)

针长
(可订制)
塑胶总高度
(可订制)
针长
(可订制)

弯曲度: 2*02P ~ 2*20P 0.30 MAX.
2*21P ~ 2*30P 0.40 MAX.
2*31P ~ 2*40P 0.50 MAX.

H
2.50
2.00



Recommended PCB Layout

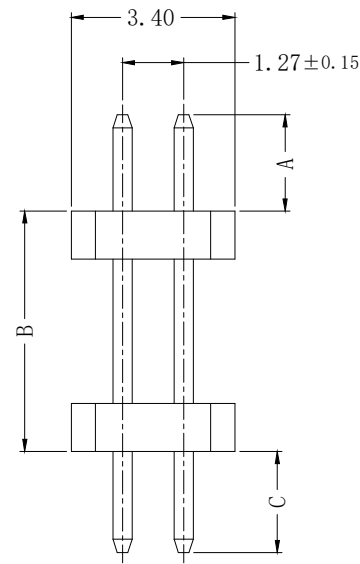
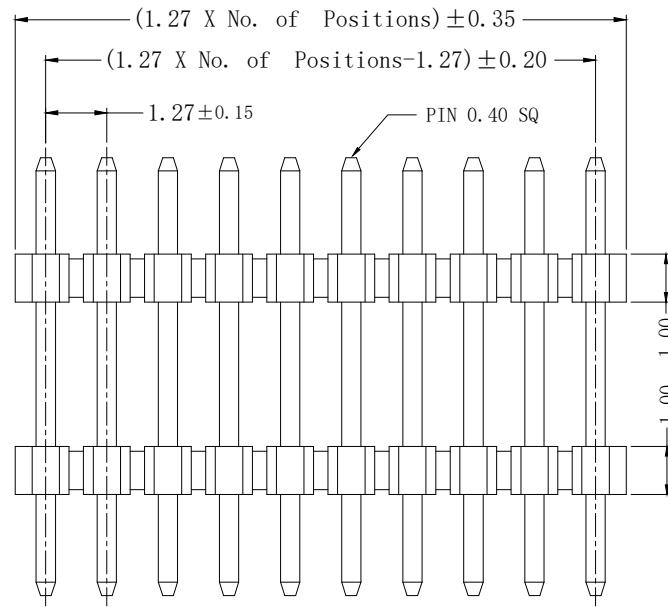
技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A
绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
(260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)
塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0
接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
(电镀规格可根据客户要求来定制)
Optional plating on request.

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. X ±0.35	比例:		型号: 201-1/B-DLS-2* xxx PG-A/B/C	签名	日期
. XX ±0.25	单位:	mm	描述: 1.27双排双塑直脚	绘图:	
. XXX ±2°	页码:	1/2	图号:	确认:	
LNLB	⊕	☐		审核:	

版次	变更内容	审核	日期



201-1/B-DLS-2*xxP G-A/ B /C

单排芯数 01~50P
 电镀 G: 镀金Gold Flash
 1G: 镀金1u"
 3G: 镀金3u" (镀金可订制)

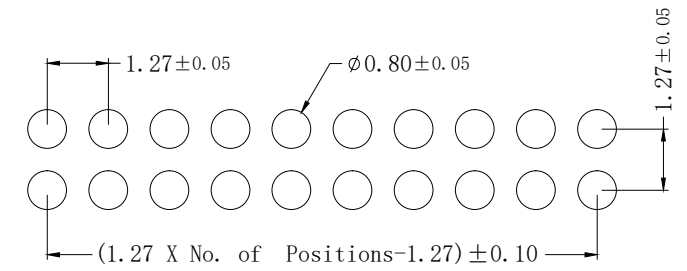
针长 (可订制)
 塑胶总高度 (可订制)
 针长 (可订制)

弯曲度: 2*02P ~ 2*20P 0.30 MAX.
 2*21P ~ 2*30P 0.40 MAX.
 2*31P ~ 2*40P 0.50 MAX.

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Optional plating on request.



Recommended PCB Layout

公差: . X ±0.35 . XX ±0.25 . XXX LNLB ±2°	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
	单位:	mm	型号:	201-1/B-DLS-2*xxPG-A/B/C	签名
	页码:	2/2	描述:	1.27双排双塑直脚	日期
	图号:				